



DWG. NO. SD-53524-1364
 DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

A
 B
 C
 D
 E
 F

F
 E
 D
 C
 B
 A

推奨基板寸法
RECOMMENDED PCB PATTERN LAYOUT

DIAGRAM A:
CIRCUIT ASSIGNMENT DWG.

角度 ANGLE		+30				材料 MATERIAL	
30 以上 OVER		+0.3	B			SHEET 3 OF 3 参照 SEE SHEET 3 OF 3	MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社
10 以上 30 未満		+0.25	A			仕上り SHEET 3 OF 3 参照 FINISH SEE SHEET 3 OF 3	
10 未満		+0.2	O			適用電線範囲 WIRE RANGE	TITLE 名称
一般公差 GENERAL TOLERANCES						設備外径 INS. RANGE	MEMORY CARD CONN. EJECT MECHANISM METAL SHELL TYPE
記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE	APP'D BY	尺度 SCALE	DRAWN BY A. Wata	DWG. NO. SHEET 2 OF 3 REV
				8/10/21	2 - 1	CHK'D BY T. Saito	SD-53524-1364 B

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX/JAPAN AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
 本図面は日本モレックス(株)の所有する権利を有するもので 当社の許可なく複製を禁止する。
 EN-01C(032)MXJ-32

